

高温CMOS集成电路原理与实现



作者：柯导明，陈军宁著

出版社：合肥：中国科学技术大学出版社

出版日期：2000.10

总页数：145

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10455021.html>) 查找全本阅读方式

高温CMOS集成电路原理与实现 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10455021.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10455021.html>

书名：高温CMOS集成电路原理与实现